

Bitte beachten Sie bei der Weiterverarbeitung von Leiterplatten mit der Oberfläche chemisch Zinn, folgende generelle Hinweise*:

1. Die Leiterplatten sollten bis zur Bestückung in der geschützten Transportverpackung bleiben.
2. Bei der Verarbeitung sollten Handschuhe getragen werden; ein direkter Kontakt zwischen Haut und Leiterplattenoberfläche sollte auf alle Fälle vermieden werden.
3. Nach dem Öffnen der Transportverpackung werden folgende Bedingungen für die Leiterplatten-Lagerung empfohlen:
 - Relative Luftfeuchtigkeit < 50%, Temperatur 20-25 °C
 - Weder ätzenden Gasen noch Flüssigkeiten aussetzen
 - Keine direkte Sonneneinstrahlung
 - Kein Hautkontakt
 - Bestückung innerhalb einer Woche
4. Die Leiterplatten aus geöffneten Transportverpackungen können maximal eine Woche aufbewahrt werden, falls sie mit Zwischenlagen von chlorfreien Papier gestapelt aufbewahrt werden.

Sämtliche **Multi PCB Leiterplatten** werden genauesten **Qualitätsprüfungen** unterzogen.

Dennoch ist dem kleineren Prozeßfenster von Leiterplatten mit chemisch Zinn Oberfläche Rechnung zu tragen; d.h. es ist erforderlich einen **fachkundigen Leiterplattenbestücker**, welcher Erfahrung in der Weiterverarbeitung der Oberfläche chemisch Zinn hat, auszuwählen.

Bitte beachten Sie: Diese Hinweise haben generell Bedeutung und gelten nicht nur für Multi PCB sondern für **jeden Leiterplattenhersteller** und **Leiterplattenbestücker**.

*Alle Angaben sind Erfahrungswerte ohne Gewähr.

Trading Address:
Multi PCB Ltd.
Brunnthaler Str. 2
D-85649 Hofolding

Registered Address:
Multi PCB Ltd.
Jonsen House, 43 Commercial Road
Poole, Dorset BH14 0HU, U.K.

Director: Lodewyk J. Bouwer
UStID: DE812903389
Steuer-Nr: 11/24623038
GB Co. Reg: 3835325 Multi PCB Ltd.

Dresdner Bank Frankfurt
BLZ 500 800 00 KTO 977 636 900
BIC DRES DE FF
IBAN DE40 5008 0000 0977 6369 00